

强于大市

半导体设备行业点评

从 AMAT、Lam、TEL 年报看半导体设备行业趋势

全球半导体设备龙头相继发布年报，AMAT、Lam、TEL 三家公司 2020 年经营业绩大幅增长的同时，纷纷在 NAND、DRAM 及先进制程的刻蚀、薄膜沉积以及清洗、量测等环节推出新产品争夺市场份额。

- **Lam Research 在三家半导体设备龙头中 2020 年业绩增速最快。** Applied Materials 财年收入 172 亿美元，同比增长 18%，净利润 36 亿美元，同比增长 34%；Lam Research 自然年收入 119 亿美元，同比增长 25%，净利润 30 亿美元，同比 43%；TEL 自然年收入 12831 亿日元（按年末汇率折合 124 亿美元），同比增长 14%，净利润 2151 亿日元（按年末汇率折合 21 亿美元），同比增长 12%。
- **2021 及 2022 年仍将是全球半导体设备行业大年，预计 2021 年 DRAM 资本开支将快于 NAND。** 根据 seekingalpha.com，Lam Research 估计 2021 年全球 WFE 市场规模 650-700 亿美元，同比增长 20% 左右，具体表现包括 3D NAND 向更高层数迁移、DRAM 资本开支强劲、Foundry/Logic 持续增加的资本开支，超预期的背后原因是全球经济数字化，叠加半导体行业资本密度的提高。2022 年半导体设备行业仍很乐观，AI、HPC、IoT、5G 等技术将支撑半导体行业未来持续多年的趋势向上。
- **中国大陆本土晶圆客户设备市场占全球 WFE 市场的 15%-20%。** 根据 seekingalpha.com，Lam Research 估计 2020 年全球 WFE 市场规模在 550-600 亿美元，中国大陆本土晶圆客户设备市场规模达到 100 亿美元，占全球 WFE 市场的 17% 左右，加上跨国公司在大陆设立的晶圆厂设备采购，中国大陆是全球 WFE 的主要市场之一。根据各公司公告，预计在中国大陆市场上的前六大设备供应商销售额从大到小依次是 Applied Materials、Lam Research、TEL、ASML、KLA、DNS。
- **根据 seekingalpha.com 公开资料，Lam Research 在 NAND 设备市场上处于优势地位，但在 DRAM 刻蚀设备市场上的市占率超过 50%，而应用材料在 DRAM 导体刻蚀的市占率达到 30%。**
- **三家公司在刻蚀和 CVD、清洗领域，主要围绕 HAR 工艺方面的新产品展开竞争。** Lam Research 推出 Striker FE 原子层沉积，适用于 3D NAND、DRAM 和逻辑器件中高深宽比的介质填充，基于 Sense.i 刻蚀平台发布的 Vantex™ 重新定义高深宽比刻蚀，主要用于 NAND、DRAM 器件，Kiyo® GX 导体刻蚀系统采用更先进的 RF 脉冲技术，用于 Foundry/Logic 客户中的高深宽比刻蚀，可用于未来的 nanowire 或 nanosheet 结构。Applied Materials 主要在刻蚀设备领域推出的 Sym3，是 Applied Materials 历史上最好的刻蚀平台。TEP 推出新的刻蚀平台 Episode UL，可以根据客户需求来选择 4-12 个反应腔的配置，以及新的清洗设备 CELLESTA SCD。
- **风险因素：** 新产品工艺验证时间长且风险高，PE 估值较高的风险，晶圆制造项目可能遇到的技术及建设进度风险等。

相关研究报告

《锂电设备行业专题二：复盘 2020 年，锂电设备行业景气度将持续上行》20210120

《半导体设备行业点评：TSMC 四季度利润率创 10 年新高，2021 年资本开支仍将大幅增长》20210115

《锂电设备行业点评：固态电池影响有限，技术迭代有利于设备需求增加、行业格局优化》20210112

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

机械设备

证券分析师：杨绍辉

(8621)20328569

shaohui.yang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001

证券分析师：陶波

(8621)20328512

bo.tao@bocichina.com

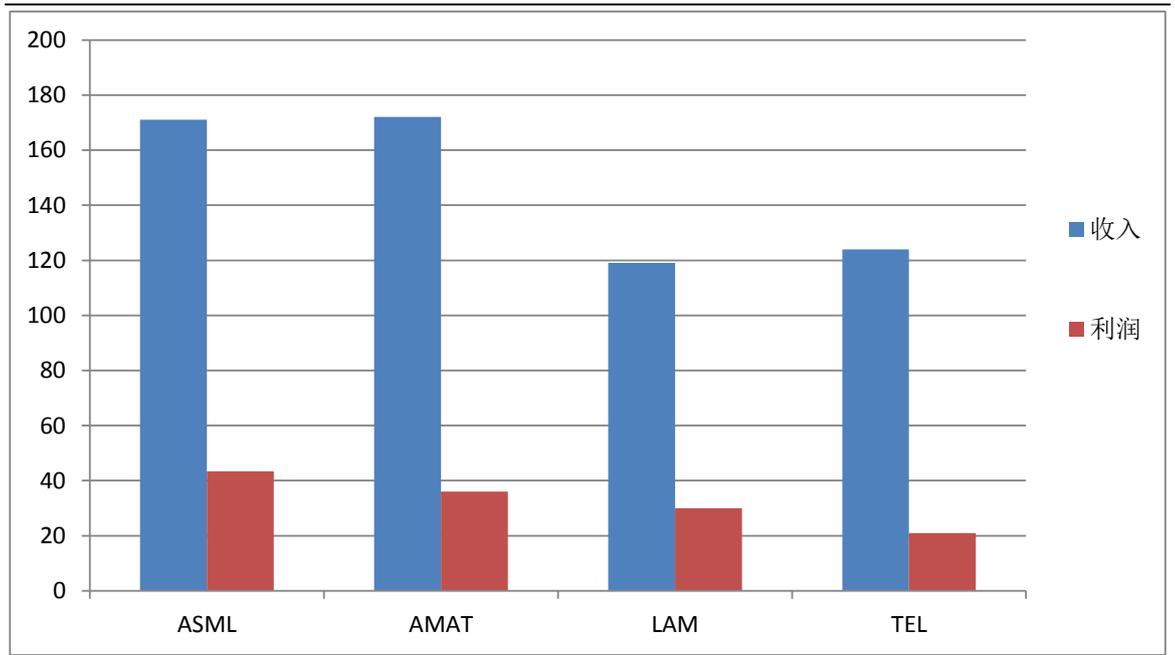
证券投资咨询业务证书编号：S1300520060002

联系人：朱祖跃

zuyue.zhu@bocichina.com

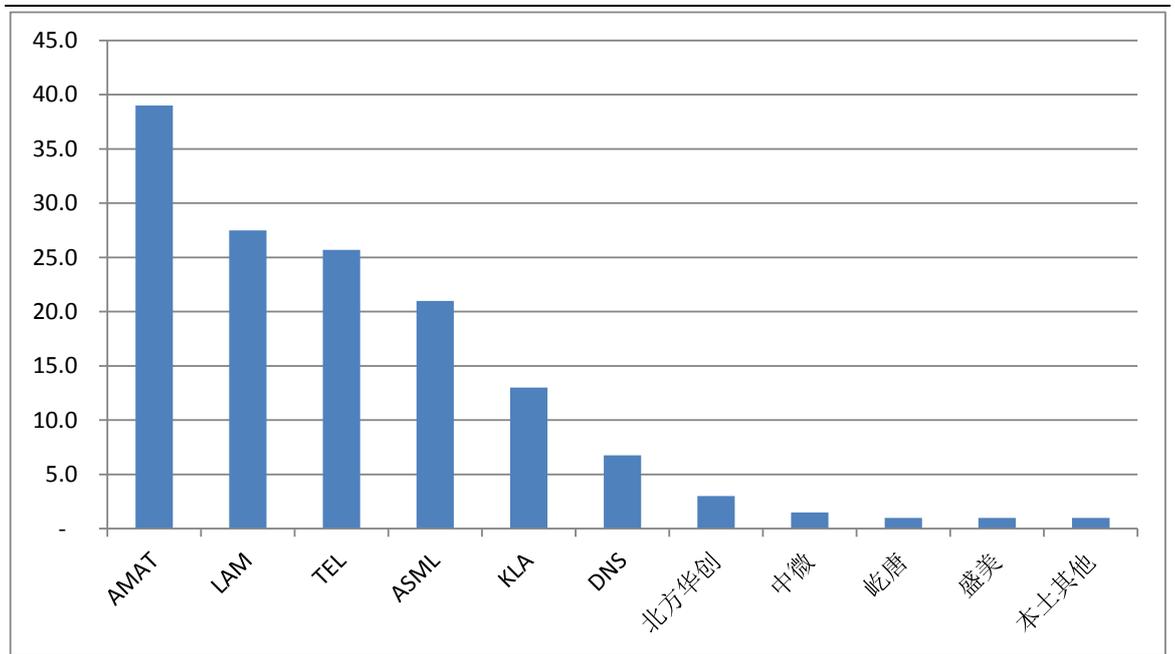
一般证券业务证书编号：S1300120080005

图表 1. 半导体设备龙头经营业绩比较 (2020 年, 亿美元)



资料来源: 各公司公告、中银证券

图表 2. 各大半导体设备企业在中国大陆的销售排名 (2020 年, 亿美元)



资料来源: 各公司公告、中国国际招标网、中银证券

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6 个月内表现弱于基准指数。
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构：

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话：
中国网通 10 省市客户请拨打：10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打：10800 1521065
新加坡客户请拨打：800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371